

Automotive N-Channel 40 V (D-S) 175 °C MOSFET

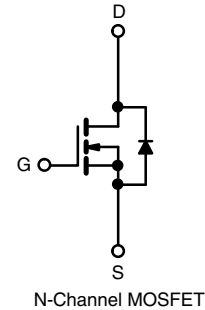
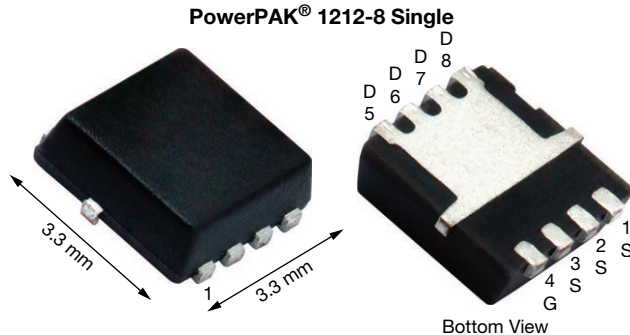
 AUTOMOTIVE
GRADE

RoHS
COMPLIANT
HALOGEN
FREE

PRODUCT SUMMARY	
V _{DS} (V)	40
R _{DS(on)} (Ω) at V _{GS} = 10 V	0.0200
R _{DS(on)} (Ω) at V _{GS} = 4.5 V	0.0300
I _D (A)	12
Configuration	Single

FEATURES

- TrenchFET® power MOSFET
- AEC-Q101 qualified ^d
- 100 % R_G and UIS tested
- Material categorization:
For definitions of compliance please see
www.vishay.com/doc?99912


Marking Code: Q018

ORDERING INFORMATION	
Package	PowerPAK 1212-8
Lead (Pb)-free and Halogen-free	SQS840EN-T1-GE3

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (T _C = 25 °C, unless otherwise noted)			
PARAMETER	SYMBOL	LIMIT	UNIT
Drain-Source Voltage	V _{DS}	40	V
Gate-Source Voltage	V _{GS}	± 20	
Continuous Drain Current ^a	I _D	T _C = 25 °C	12
		T _C = 125 °C	12
Continuous Source Current (Diode Conduction) ^a	I _S	12	A
Pulsed Drain Current ^b	I _{DM}	48	
Single Pulse Avalanche Current	I _{AS}	19	
Single Pulse Avalanche Energy	E _{AS}	18	
Maximum Power Dissipation ^b	P _D	T _C = 25 °C	33
		T _C = 125 °C	11
Operating Junction and Storage Temperature Range	T _J , T _{stg}	-55 to +175	°C
Soldering Recommendations (Peak Temperature) ^{e, f}		260	

THERMAL RESISTANCE RATINGS			
PARAMETER	SYMBOL	LIMIT	UNIT
Junction-to-Ambient	R _{thJA}	81	°C/W
Junction-to-Case (Drain)	R _{thJC}	4.5	

Notes

- Package limited.
- Pulse test; pulse width ≤ 300 μs, duty cycle ≤ 2 %.
- When mounted on 1" square PCB (FR4 material).
- Parametric verification ongoing.
- See solder profile (www.vishay.com/doc?73257). The PowerPAK 1212-8 is a leadless package. The end of the lead terminal is exposed copper (not plated) as a result of the singulation process in manufacturing. A solder fillet at the exposed copper tip cannot be guaranteed and is not required to ensure adequate bottom side solder interconnection.
- Rework conditions: manual soldering with a soldering iron is not recommended for leadless components.



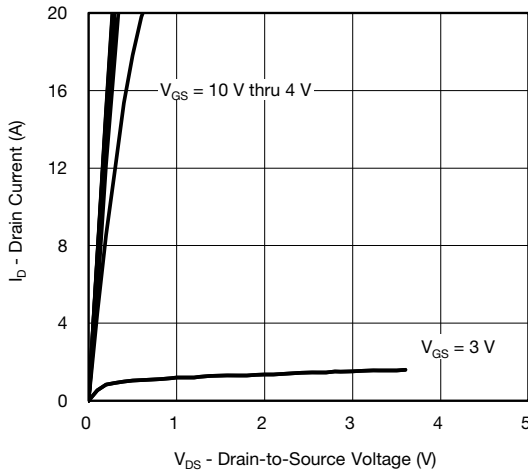
SPECIFICATIONS ($T_C = 25\text{ }^\circ\text{C}$, unless otherwise noted)							
PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITIONS		MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Static							
Drain-Source Breakdown Voltage	V_{DS}	$V_{GS} = 0\text{ V}, I_D = 250\text{ }\mu\text{A}$		40	-	-	V
Gate-Source Threshold Voltage	$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = 250\text{ }\mu\text{A}$		1.5	2.0	2.5	
Gate-Source Leakage	I_{GSS}	$V_{DS} = 0\text{ V}, V_{GS} = \pm 20\text{ V}$		-	-	± 100	nA
Zero Gate Voltage Drain Current	I_{DSS}	$V_{GS} = 0\text{ V}$	$V_{DS} = 40\text{ V}$	-	-	1	μA
		$V_{GS} = 0\text{ V}$	$V_{DS} = 40\text{ V}, T_J = 125\text{ }^\circ\text{C}$	-	-	50	
		$V_{GS} = 0\text{ V}$	$V_{DS} = 40\text{ V}, T_J = 175\text{ }^\circ\text{C}$	-	-	150	
On-State Drain Current ^a	$I_{D(on)}$	$V_{GS} = 10\text{ V}$	$V_{DS} \text{ }^3 5\text{ V}$	20	-	-	A
Drain-Source On-State Resistance ^a	$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 10\text{ V}$	$I_D = 7.5\text{ A}$	-	0.0138	0.0200	Ω
		$V_{GS} = 10\text{ V}$	$I_D = 7.5\text{ A}, T_J = 125\text{ }^\circ\text{C}$	-	-	0.0280	
		$V_{GS} = 10\text{ V}$	$I_D = 7.5\text{ A}, T_J = 175\text{ }^\circ\text{C}$	-	-	0.0340	
		$V_{GS} = 4.5\text{ V}$	$I_D = 6.5\text{ A}$	-	0.0183	0.0300	
Forward Transconductance ^b	g_{fs}	$V_{DS} = 15\text{ V}, I_D = 7.5\text{ A}$		-	31	-	S
Dynamic ^b							
Input Capacitance	C_{iss}	$V_{GS} = 0\text{ V}$	$V_{DS} = 20\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$	-	825	1031	pF
Output Capacitance	C_{oss}			-	131	164	
Reverse Transfer Capacitance	C_{rss}			-	58	73	
Total Gate Charge ^c	Q_g	$V_{GS} = 10\text{ V}$	$V_{DS} = 20\text{ V}, I_D = 16.4\text{ A}$	-	15	22.5	nC
Gate-Source Charge ^c	Q_{gs}			-	2.8	-	
Gate-Drain Charge ^c	Q_{gd}			-	2.9	-	
Gate Resistance	R_g	$f = 1\text{ MHz}$		1.6	3.28	5	Ω
Turn-On Delay Time ^c	$t_{d(on)}$	$V_{DD} = 20\text{ V}, R_L = 20\text{ }\Omega$ $I_D \cong 1\text{ A}, V_{GEN} = 10\text{ V}, R_g = 6\text{ }\Omega$		-	7.6	11.4	ns
Rise Time ^c	t_r			-	9.4	14.1	
Turn-Off Delay Time ^c	$t_{d(off)}$			-	21.6	32.4	
Fall Time ^c	t_f			-	6.4	9.6	
Source-Drain Diode Ratings and Characteristics ^b							
Pulsed Current ^a	I_{SM}			-	-	48	A
Forward Voltage	V_{SD}	$I_F = 4.8\text{ A}, V_{GS} = 0\text{ V}$		-	0.8	1.2	V

Notes

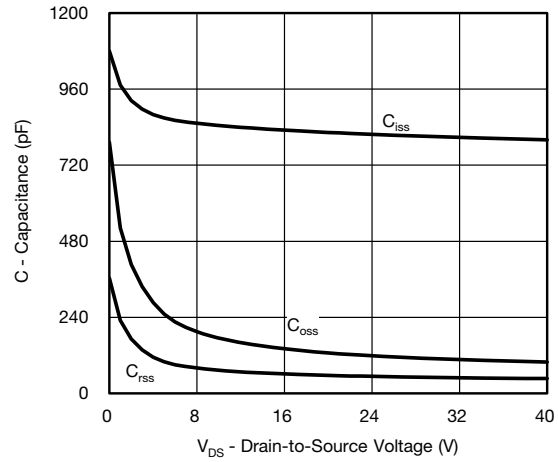
- a. Pulse test; pulse width $\leq 300\text{ }\mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$.
- b. Guaranteed by design, not subject to production testing.
- c. Independent of operating temperature.

Stresses beyond those listed under "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

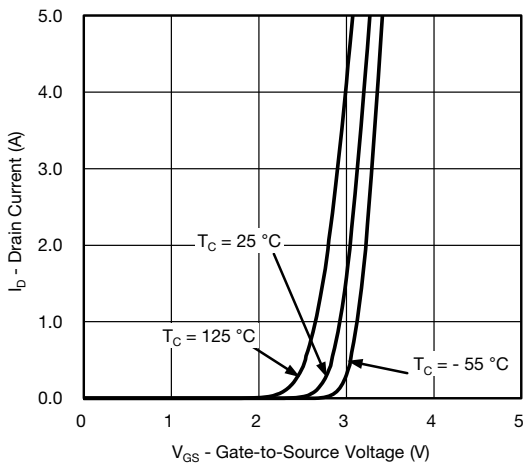
TYPICAL CHARACTERISTICS ($T_A = 25\text{ }^\circ\text{C}$, unless otherwise noted)



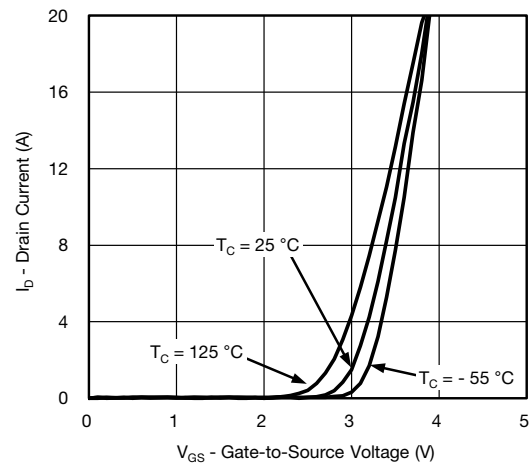
Output Characteristics



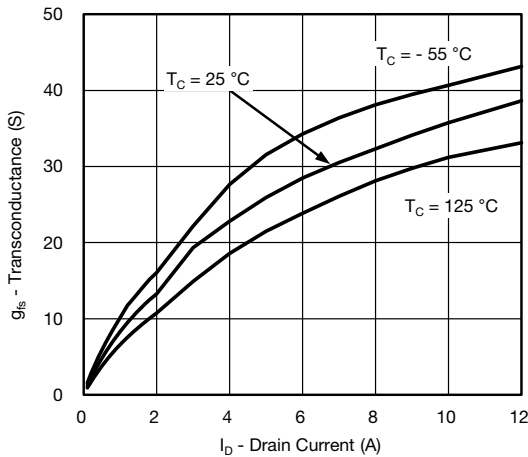
Capacitance



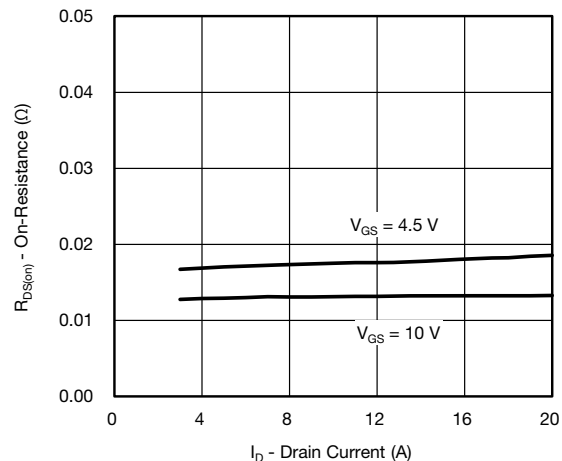
Transfer Characteristics



Transfer Characteristics

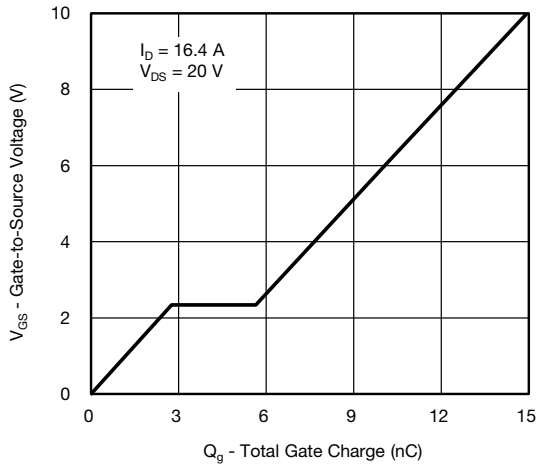


Transconductance

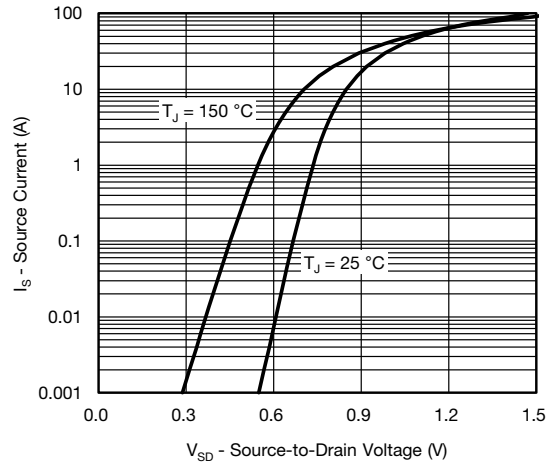


On-Resistance vs. Drain Current

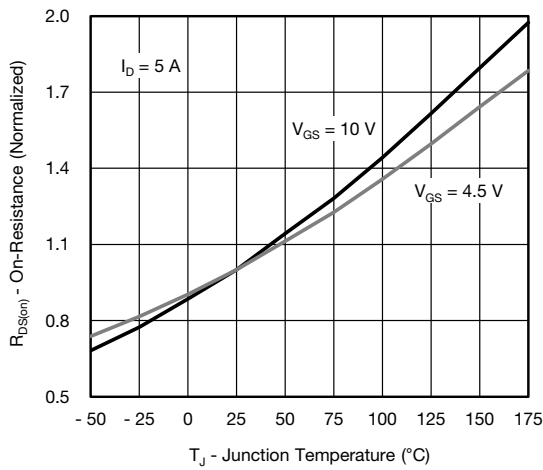
TYPICAL CHARACTERISTICS ($T_A = 25\text{ }^\circ\text{C}$, unless otherwise noted)



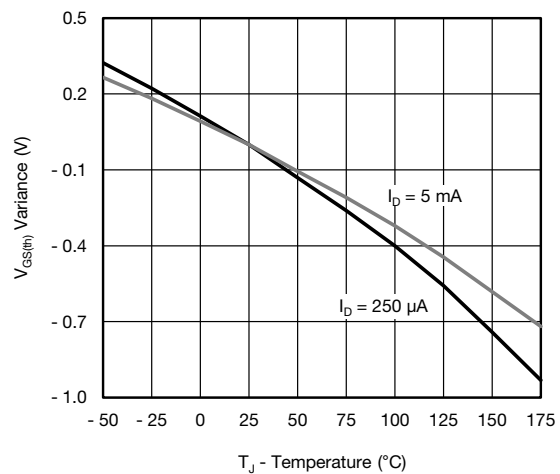
Gate Charge



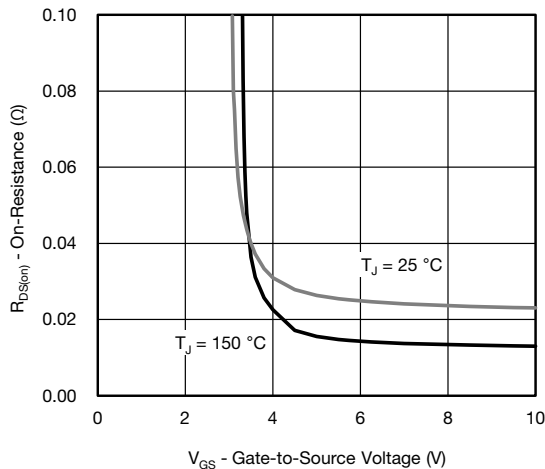
Source Drain Diode Forward Voltage



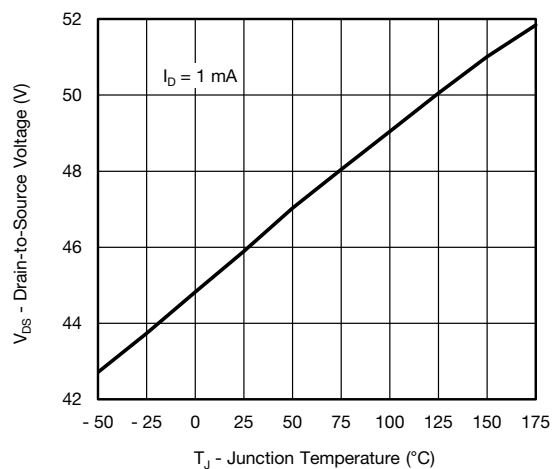
On-Resistance vs. Junction Temperature



Threshold Voltage



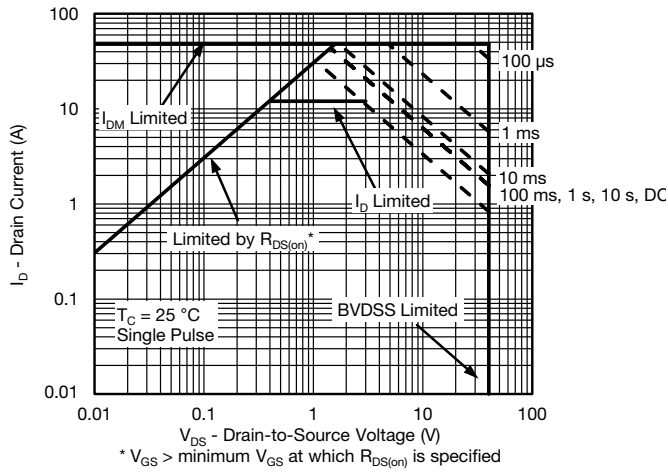
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage



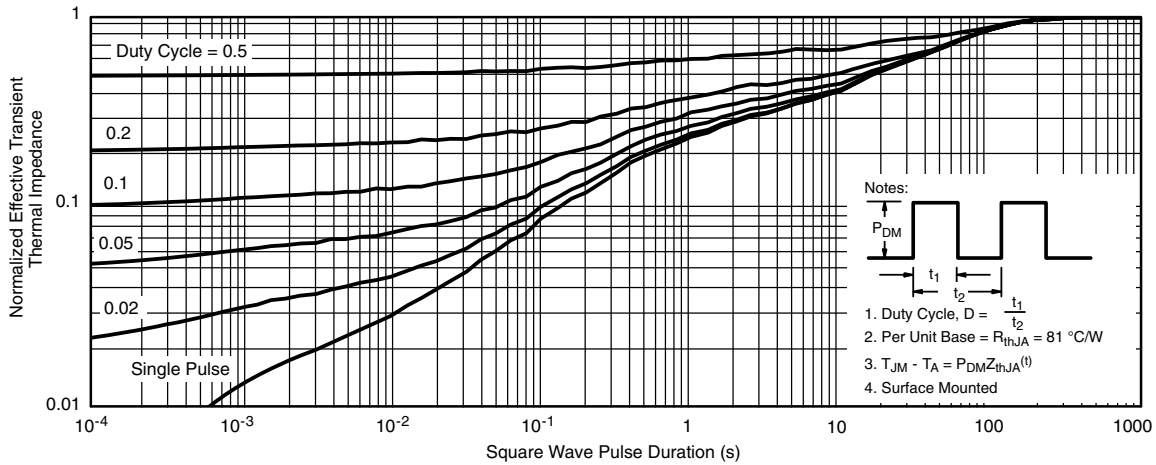
Drain Source Breakdown vs. Junction Temperature



THERMAL RATINGS ($T_A = 25\text{ }^\circ\text{C}$, unless otherwise noted)



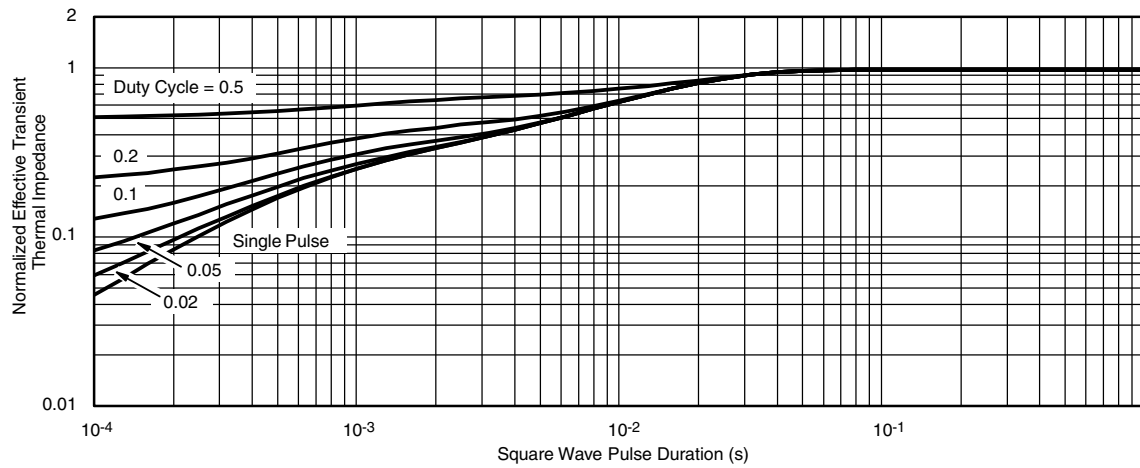
Safe Operating Area



Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Ambient



THERMAL RATINGS ($T_A = 25\text{ }^\circ\text{C}$, unless otherwise noted)



Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Case

Note

- The characteristics shown in the two graphs
 - Normalized Transient Thermal Impedance Junction-to-Ambient (25 °C)
 - Normalized Transient Thermal Impedance Junction-to-Case (25 °C)
 are given for general guidelines only to enable the user to get a “ball park” indication of part capabilities. The data are extracted from single pulse transient thermal impedance characteristics which are developed from empirical measurements. The latter is valid for the part mounted on printed circuit board - FR4, size 1" x 1" x 0.062", double sided with 2 oz. copper, 100 % on both sides. The part capabilities can widely vary depending on actual application parameters and operating conditions.

Vishay Siliconix maintains worldwide manufacturing capability. Products may be manufactured at one of several qualified locations. Reliability data for Silicon Technology and Package Reliability represent a composite of all qualified locations. For related documents such as package/tape drawings, part marking, and reliability data, see www.vishay.com/ppg?62850.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А